

附件 2

池州市本级池州省级半导体基地及配套基础设施建设项目专项债券项目发行情况补充说明

一、本项目已完成专项债券发行情况

发行时间	发行金额	发行利率
2024/05/28	3000	2.62%
2024/06/18	13000	2.53%
2024/08/08	21000	2.34%
2025/01/20	10000	2.01%
2025/03/17	6000	2.34%
2025/07/28	1000	2.09%
2025/08/26	1000	2.32%
合 计	55000	—

二、本次专项债券发行金额及期限

本次发行金额 2500 万，发行期限 20 年。

三、已完成项目总投资数

已完成项目总投资数 78300 万元。

四、其他需说明事项

(一) “一案两书”中建设内容、项目总投资、拟发债券总额等关键信息有无变动，如有变动、须对变动内容予以说明。

无变动。

(二) 市场利率、预期收入等因素变动，对项目收益覆盖倍数的影响。

无变动。



(三)其他需补充说明的事项
无。



财政部门(公章)



主管部门(公章)



项目申报单位(章)



出具日期: 2025 年 12 月 23 日

